Debug日志

1.I2C总线需要上拉电阻，电阻的阻值根据通讯速率选取，如不加数据返回一直为0

2.芯片一直复位：

2.1软件问题：F103芯片的头文件有3种，对应高中小三种flash容量，选错头文件编译出来的程序会跑飞激发硬件看门狗，同样，keil工程的配置也要做相应修改，同时芯片擦写算法尽量选择MDK CORE的算法

2.2硬件问题：1.复位电容击穿，现象为电容的容值为无穷大，相当于电阻为0，直接与GND短接2.助焊膏会吸潮，没有擦干净会导致莫名其妙的问题，应使用酒精等溶剂洗板